



一种双马来酰亚胺-氰酸酯复合物;封装基板材料及其制备方法

文献类型: 专利

作者 孙蓉; 曾小亮; 于淑会; 郭慧子

发表日期 2013-06-24

专利国别 中国

专利号 201310252845.5

专利类型 发明

权利人 中国科学院深圳先进技术研究院

授权日期 2016-01-27

源URL [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/9600>]

专题 深圳先进技术研究院_先进院专利

作者单位 2013-06-24

推荐引用方式 孙蓉,曾小亮,于淑会,等. 一种双马来酰亚胺-氰酸酯复合物;封装基板材料及其制备方法. 201310252845.5. 2013-06-24.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览	下载	收藏
28	5	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。